

2024年7月30日

(PR情報)

各 位

会 社 名 株式会社 ブイ・テクノロジー  
代 表 者 代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人  
(コード番号：7717 東証プライム市場)  
問 合 せ 先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾  
(TEL：045-338-1980)

## エイチエスティ・ビジョン株式会社の株式譲受に関するお知らせ

株式会社ブイ・テクノロジー（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134、代表取締役 兼 社長執行役員 杉本 重人、以下当社）は、100%出資子会社である株式会社ナノシステムソリューションズ\*(以下NSS社)によるエイチエスティ・ビジョン株式会社(以下HST社)の全発行済株式の譲受けを決議いたしましたので、ご報告いたします。

### 記

#### 1. 株式取得の目的・背景など

当社グループは、半導体・フォトマスク装置分野での事業拡大に注力しており、持続的な成長を実現するために様々な取り組みを重ねています。

HST社の半導体やエレクトロニクス業界向け画像処理ソフトウェア技術は、NSS社の光応用ハードウェア技術との融合により新装置・新システム製品の速やかな市場投入を可能とするだけでなく、当社グループの各社が持つ様々な画像処理を応用した技術との連携等による製品の差別化等の効果も期待できます。

以上より、半導体製造技術の昨今の大きな変化に対応する新製品をお客様へ速やかにお届けしていくために、優れた画像処理応用ソフトウェアの技術を持つHST社をNSS社の子会社として当社グループに迎えることを、本日開催の取締役会で決議いたしました。

#### 2. 異動する孫会社の概要

商号	エイチエスティ・ビジョン株式会社
所在地	東京都中央区八丁堀 1-2-9 八重洲アングル3階
会社 Web サイト	<a href="https://www.hst-vision.co.jp/">https://www.hst-vision.co.jp/</a>
代表者の役職・氏名	代表取締役社長 堀井 文裕
事業内容	画像処理ソフトウェアの開発・販売 ・半導体製造装置、電子部品実装業界向け高性能の画像処理製品 ・ウェーハ文字読み取り (Wafer OCR)、位置決め関連製品
資本金	2,200 万円

#### 3. 日程

取締役会決議日	2024年7月30日
株式譲渡契約締結日	2024年7月30日(予定)
株式取得日	2024年8月5日(予定)

#### 4. 今後の見通し

2025年3月期業績見通しへの影響はございません。その他、開示すべき重要な事項がございます場合には、別途、速やかに開示いたします。

\*株式会社ナノシステムソリューションズについて：シリコンウェーハ製造用の検査装置、研究機関・マスクメーカー向けのマスクレス露光装置等を得意とする研究開発型の装置メーカーです。会社 Web <https://www.nanosystem-solutions.com/>

以上